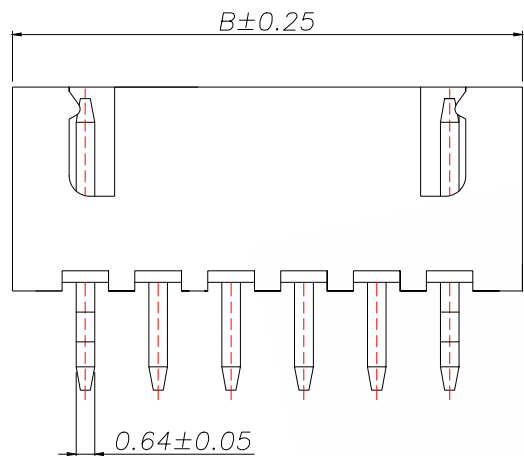


SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

技术要求:

1. 塑件材料: PA66 (UL-94V-0)
2. 接触件: 黄铜镀锡
3. 接触电阻: $\leq 10\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 额定电压: 250V AC DC
6. 额定电流: 2.0A AC DC
7. 耐压: 能承受 1000V AC/Minute
8. 工作温度: $-25^{\circ}\sim+85^{\circ}$
9. 可焊性试验: 浸锡面积 $>95\%$ 温度 $235\pm 5^{\circ}$, 时间 2.5 ± 0.5 秒
10. 铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求。

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

Part No	Pin	A	B
AXH-B2B-11	2	2.50	7.50
AXH-B3B-11	3	5.00	10.00
AXH-B4B-11	4	7.50	12.50
AXH-B5B-11	5	10.00	15.00
AXH-B6B-11	6	12.50	17.50
AXH-B7B-11	7	15.00	20.00
AXH-B8B-11	8	17.50	22.50
AXH-B9B-11	9	20.00	25.00
AXH-B10B-11	10	22.50	27.50
AXH-B11B-11	11	25.00	30.00
AXH-B12B-11	12	27.50	32.50
AXH-B13B-11	13	30.00	35.00
AXH-B14B-11	14	32.50	37.50
AXH-B15B-11	15	35.00	40.00
AXH-B16B-11	16	37.50	42.50
AXH-B17B-11	17	40.00	45.00
AXH-B18B-11	18	42.50	47.50
AXH-B19B-11	19	45.00	50.00
AXH-B20B-11	20	47.50	52.50

2	端子 Contact	黄铜	N*1	电镀(锡): 整个表面镀底镍 30u"MIN, 再镀锡 80u"MIN
1	基座 Wafer	PA66(UL94 V-0)	1	白色
序号	名称	材料	数量	备注

TOLERANCE		 深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd			
X.X ±0.20	X.* ±10°	PART NO.	TITLE:		
.XX ±0.10	.X* ± 8°	AXH-BXB-11	XH2.54MM 直针		
.XXX ±0.05	.XX* ± 5°	DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG		
UNITS	mm	CHED: Olivia		SCALE	SHEET
MATERILA	— — —	APPD: Ava		N:A	1/1
FINISH	— — —				